

NOTES:

1) MATERIAL:

HOUSING: GLASS FILLED NYLON, UL94V-0, COLOR: BLACK
INSULATOR: GLASS FILLED NYLON, UL94V-0, COLOR: BLACK
TERMINALS: PHOSPHOR BRONZE: .012/(0,30) THICK

2) FINISH:

TERMINALS:

SELECT GOLD IN CONTACT AREA: 50 MICROINCHES MIN.,
*SELECT TIN IN PC TAIL AREA: 100 MICROINCHES MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: 50 MICROINCHES MIN.
*THE PRIMARY SHIPPING CARTON WILL BE LABELED 'COMPLIANT TO RoHS
DIRECTIVE 2002/95/EC AND ELV ANNEX II OF DIRECTIVE 2000/53/EC'.
CARTONS WITHOUT THIS LABEL MAY CONTAIN PRODUCT WITH TIN-LEAD
IN THE PC TAIL AREA.

3) PRODUCT SPECIFICATION AND PROCESSING PARAMETERS: PS-43223-001.

4) ASSEMBLIES TO BE PACKAGED IN TRAYS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

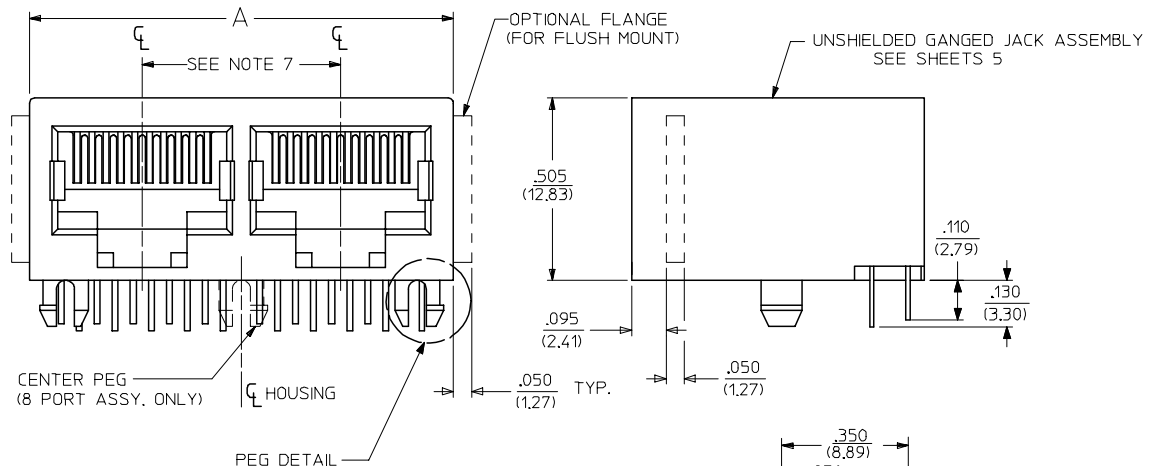
5) SEE SHEETS 7-9 FOR P.C. BOARD LAYOUTS.

6) SEE SHEET 3 FOR THE SHIELDED JACK ASSEMBLY.

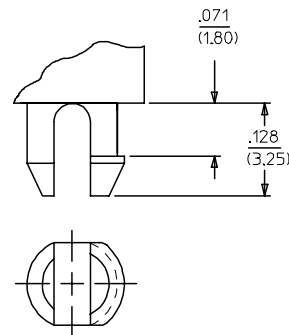
7) FOR 6 CIRCUIT JACKS CENTERLINE TO CENTERLINE SPACING IS .448/(11,38).

FOR 8 CIRCUIT JACKS CENTERLINE TO CENTERLINE SPACING IS .550/(13,97).

8) ALL UNTOLERANCED DIMENSIONS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY.

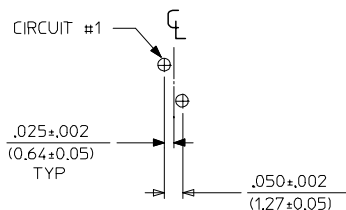


2 PORT 8 LOADED 10 JACK
W/ SNAP-FIT PEGS SHOWN

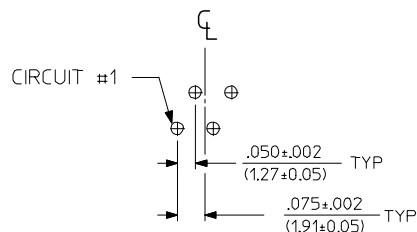


PEG DETAIL
SCALE: 8:1

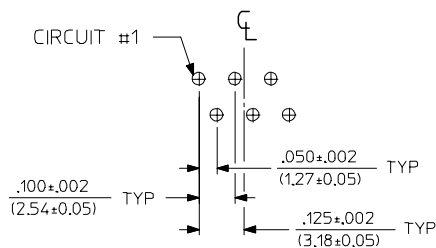
ADD PCB THICKNESS EC NO: UCP2005-2739 DRW:LSCHMDT 2005/06/20 CHKD:ELHAG 2005/06/22 APPR:FSMTH 2005/06/23 J1	QUALITY SYMBOLS DESCRIPTION REV	 +0  -0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY			
							DIMENSION STYLE IN/MM		TITLE LOW PROFILE GANGED,RIGHT ANGLE MODULAR JACK ASSEMBLY			
			4 PLACES	± ---	± ---	DRAWN BY JTR		DATE 10/18/1993		MOLEX MOLEX INCORPORATED		
			3 PLACES	± ---	± ---	DATE 10/18/1993						
			2 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY JTR		DATE 10/18/1993				
			1 PLACE	± ---	± ---	DATE 10/18/1993						
			ANGULAR ±1/2°			APPROVED BY RAS		DATE 10/18/1993		MATERIAL NO. SEE SHEET 5	DOCUMENT NO. SDA-43223	SHEET NO. 1 OF 9
			DRAFT WHERE APPLICABLE									
			MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



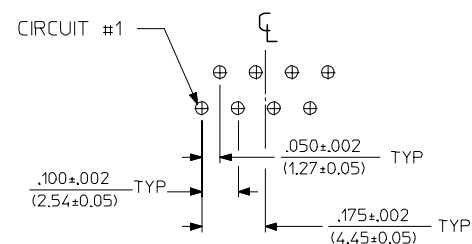
8 LOADED 2 DETAIL
SCALE: 4/1



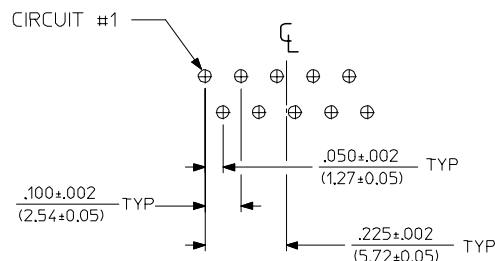
8 LOADED 4 DETAIL
SCALE: 4/1



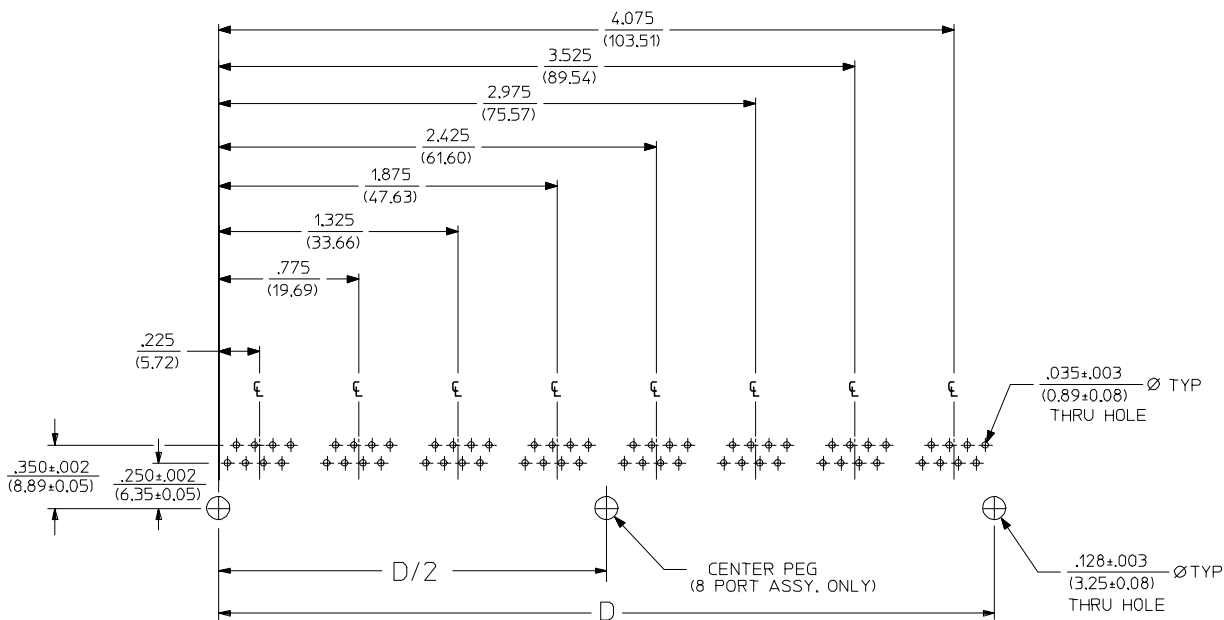
8 LOADED 6 DETAIL
SCALE: 4/1



8 LOADED 8 DETAIL
SCALE: 4/1



8 LOADED 10 DETAIL
SCALE: 4/1



SUGGESTED P.C. BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE OF BOARD
8 PORT, 8 LOADED 8
(SNAP-FIT & PRESS-FIT VERSIONS)

NOTES:
1. RECOMMENDED PCB THICKNESS: .062±.005/(1.57±0.13)

NUMBER OF PORTS	DIM. D
2	1.000 (25.40)
3	1.550 (39.37)
4	2.100 (53.34)
5	2.650 (67.31)
6	3.200 (81.28)
8	4.300 (109.32)

ADD PCB THICKNESS EC NO: UCP2005-2739 DRWNLSCHMDT 2005/06/20 CHKD:ELHAG 2005/06/22 APPR:FSMITH 2005/06/23 J1	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		SCALE 2:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION		REVISE ON CAD ONLY		
				mm	INCH	DIMENSION STYLE		TITLE			
				IN/MM		DRAWN BY JTR		DATE 10/12/1993		LOW PROFILE RIGHT ANGLE GANGED MODULAR JACK ASSEMBLY	
				CHECKED BY JTR		DATE 10/12/1993		MOLEX MOLEX INCORPORATED			
				APPROVED BY RAS		DATE 10/12/1993		MATERIAL NO. SEE SHT 5,6		DOCUMENT NO. SDA-43223	SHEET NO. 8 OF 9
			DRAFT WHERE APPLICABLE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
			MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.